



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 2FF 小型 SIM

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

装载位置数量: 6

PCB 安装方式: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

卡停止	不带
插件导轨槽	不带
模块类型	SIM（安全身份模块）
兼容卡	2FF 小型 SIM
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

卡检测开关	不带
插卡种类	正常插入
Number of Positions	6
装载位置数量	6

主体特性

弹射器类型	推挽式
-------	-----

接触件特性

端子基材	选择性镀金
端子额定电流（最大值）	.5 A

机械附件

连接器稳定肋	不带
--------	----



PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装
端子定位力	否

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色

尺寸

PC 板上方高度	1.7 mm[.067 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

耐用性等级	5000 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1450
封装方法	磁带盘

其他

注释	经济版。
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月（138） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1-1705300-5
SIM CONNECTOR 5 DIRECTIONAL

该系列中的其他产品 | SIM Connectors

LC 连接器(1)

SIM 卡连接器(20)

客户还购买了

TE 产品编号3-1734592-5
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 35P

TE 产品编号2309410-1
DDR4 SO DIMM 插槽

TE 产品编号2199337-5
ASS'Y FOR MICRO SIM H1.18 8POS (EMBOSS)

TE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

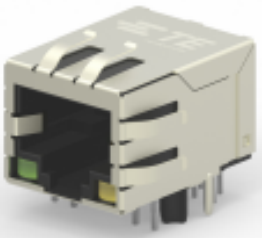




TE 产品编号1-2295018-2

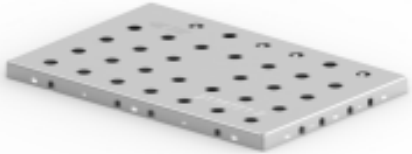
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM

DUAL SMT



TE 产品编号1-2301994-2

RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



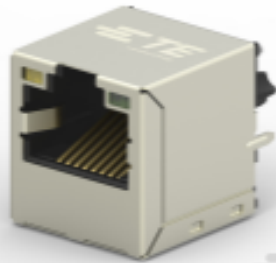
TE 产品编号2118721-2

STD SHIELD COVER, CRS-38.60X25.90X2.00MM



TE 产品编号2118722-2

STD SHIELD FRAME, CRS-38.10X25.40X6.00MM



TE 产品编号5-2301995-4

RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

VERT.

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1551295-7_A_c-1-1551295-7-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1551295-7_A_c-1-1551295-7-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1551295-7_A_c-1-1551295-7-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本